

(薄物基板対応)

# 全自動露光装置

FULLY AUTOMATIC EXPOSURE MACHINE  
( for THIN BOARDS )

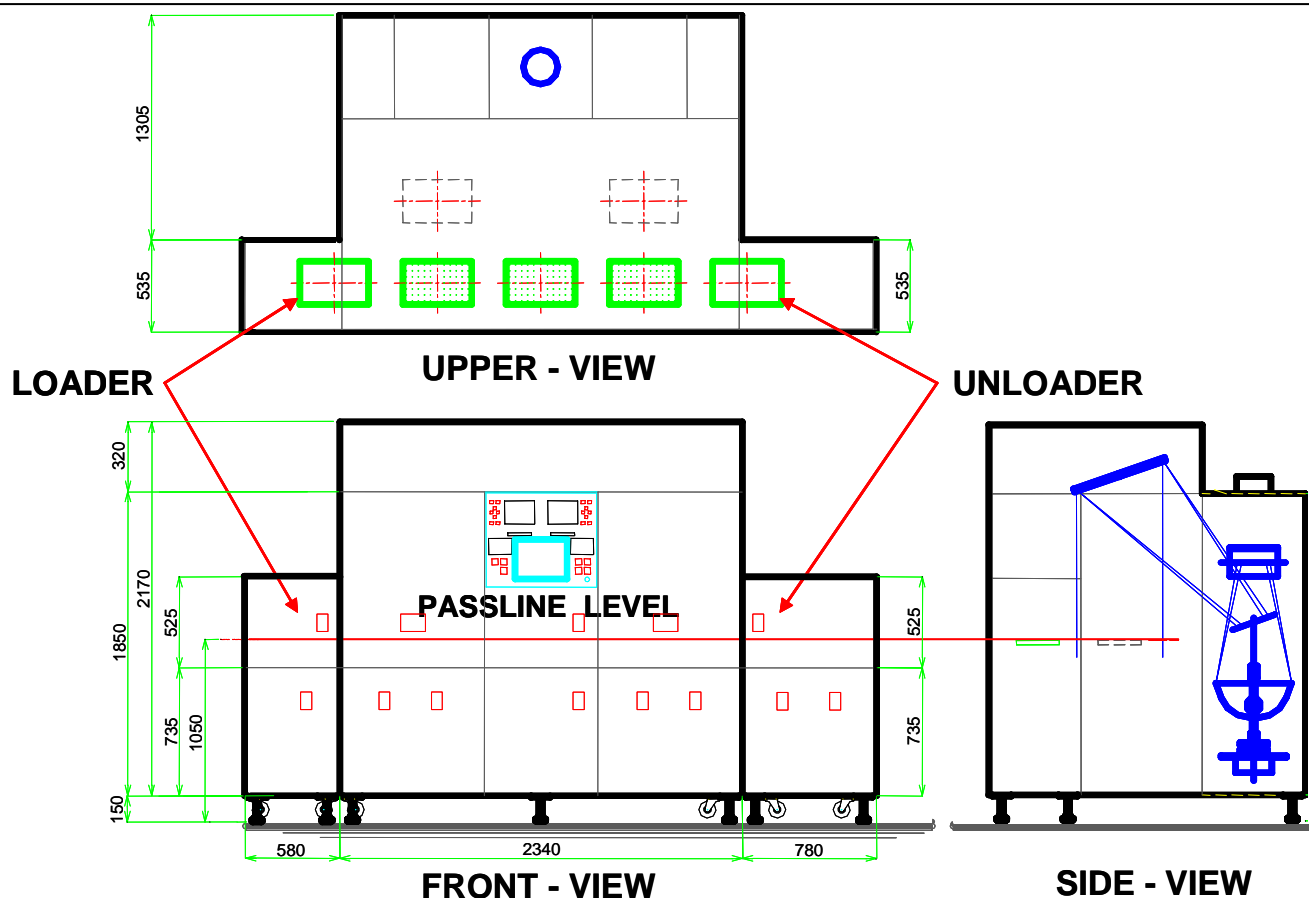
HTE - 1550 - D



**HI-TECH CO., LTD.**

# FULLY AUTOMATIC EXPOSURE MACHINE HTE-1550-D

- 超薄物（FPC）に対応する両面自動露光装置
- 自動 Offset 機能搭載による高整合精度実現
- Full automatic double-sided exposure machine corresponding to super-thin board (FPC)
- High alignment accuracy realization by the automatic Offset function



仕様		SPECIFICATION	
基板寸法	MAX 250 × 400mm	Board size	MAX 250 × 400mm
基板厚さ	50~500 μ m	Thickness	50~500 μ m
光源	ショートアークランプ 5.0kw	Light source	5kw Short arc lamp
露光エリア	250 × 400mm	Exposure area	250 × 400mm
照度分布	90%以上	Intensity of illumination	90% or more, in exposure area
露光方式	真空密着方式	Exposure method	Vacuum contact method
タクト	18 秒 + 露光時間	Tact time	18 SEC + Exposure Time
自動整合	輪郭処理	Automatic alignment	Outline treatment
整合精度	±2 μ m	Alignment Accuracy	±2 μ m
確認精度	±5 μ m	Confirmation Accuracy	±5 μ m

■連絡先 : Contact us at

■製造元 : Manufacturer



株式会社ハイテック

本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-12-6

Head office 3-12-6, Shimorenjaku, Mitaka-city Tokyo 181-0013 Japan

TEL : 0422-49-8711(代) FAX : 0422-49-9077

工場 〒203-0031 東京都東久留米市南町 1-12-64

Plant 1-12-64 Minami-cho, Higashikurume-city, Tokyo, 203-0031, Japan

TEL : 042-464-6511(代) FAX : 042-464-8008